

豪帮高科

无锡豪帮高科股份有限公司创建于2000年9月28日，设立在风景秀美的太湖明珠—无锡。无锡自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称，是中国国家历史文化名城。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地。

胡埭工厂占地面积36600平米，厂房面积34000平米，是一座集智能制造低耗环保的花园式工场。

公司创立之初对当时技术先进科技领先的欧美日韩的各项产业进行了详细调研，预感到在电子技术及电子产品制造必将成为今后中国重点发展的方向之一。所以毅然进入了当时非常领先的电子表面贴装制造行业，当时目标是为在中国设厂的世界著名电子公司做EMS及OEM规模化代工生产。公司依托规范的质量体系和高端的制造设备，在SMT的PCB线路板和FPC柔性线路板制造行业中创立并保持着领先的地位。在20年的努力经营中，不仅给SONYSHARPHITACHIKONICA&MINOLTA小米华为等高端客户提供了优质的服务，而且自身的管理和经营能力也得到了快速发展。成为了江苏省SMT行业协会中的佼佼者。

2016年董事会决定向集成电路、传感器行业进军。先后成立了集成电路封装事业部和传感器封装事业部，并且获得了国家高新技术企业和国家中小型科技型企业认证。

2018年成立集成电路先进制造工艺研发中心，与日本多个电子设计中心及国内著名高校展开全方位合作，产品涉及光电类继电器框架、光电激光管制造工艺系列、温湿度传感器模组框架，热电堆传感器使用氮气生产工艺，5G光通讯传感器生产测试工艺、移动液晶模组、PM2.5颗粒物传感器贴装工艺、UVC-LED家庭医疗保健等多个领域产品。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/hbgk-11496.html>